

Nos Mousses Thermique appelés aussi Gap Pad ou Gap Filler sont des matériaux thermo conducteurs à base de silicone qui permettent de résoudre les problématiques de dissipation thermique. Le TGF_050_AB est un matelas spécialement développé pour des applications où un besoin de refroidissement moyen est demandé. En effet, celui-ci est un excellent conducteur thermique de 5W/mK, avec une bonne résistance thermique facilitant ainsi le transfert de la chaleur et qui a également une excellente isolation électrique. En dessous de 1mm, le matelas est difficilement utilisable en pick-in-place pour de la production robotisée, dans ce cas il faudra prévoir un ajustement de sa dureté avant utilisation. Nous pouvons découper selon plan client.

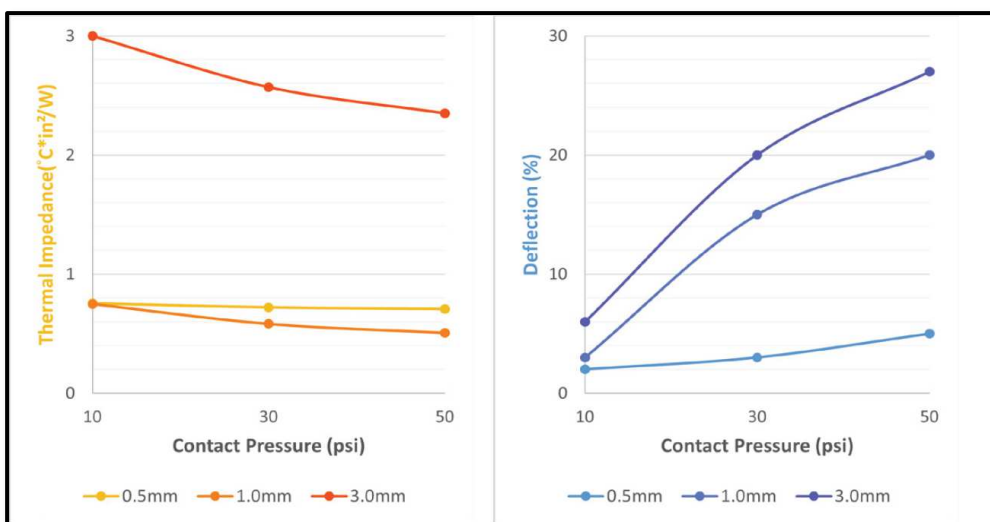


Domaines d'applications: Electronic components - Electric Vehicles, 5G, Autopilot System, Mobile Phone, AIOT, HPC (High Performance Computing), Server, IC, CPU, MOS, LED ,Mother Board, Power Supply, Heat Sink, LCD-TV, Notebook, PC, Telecom Device, Wireless Hub, DDR II Module, etc.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	TGF_050_AB	Unit	Tolerance	Test Method
Couleur	Bleu	-	-	Colorimeter CIE 1976
Densité	3.1	g/cm ³	+/- 5%	ASTM D792
Renforcement	Fibre de verre	-	-	-
Dureté	50	shore 00	+/- 15%	ASTM D2240
Taille	310*310	mm	-	-
Conductivité Thermique	5	W/mK	+/- 10%	ASTM D5470 Modifiée
Perte de poids	< 1	%	-	ASTM E595
Elongation	50	%	-	ASTM D412
Tension de claquage	≥ 12	kV/mm	-	ASTM D149
Résistance volumique	1×10 ¹³	Ohm-m	-	ASTM D257
Certificat UL	V-0	-	-	UL 94
Température	-50 to 180	°C	-	-

Le TGF-050_AB est disponible de 0.5 à 11mm d'épaisseurs.



Les résultats ont été obtenus en conditions de laboratoire et doivent être considérés uniquement à titre indicatif. AB2E n'ayant aucun contrôle sur le matériel de ses clients et sur de nombreux autres facteurs, il relève de la responsabilité de l'utilisateur d'effectuer ses propres tests pour s'assurer que le produit correspond bien à ses besoins.

